喜报！长川科技首个专利导航项目成功立项

日前，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局公布了《2023年度杭州高新区（滨江）产业规划类专利导航项目立项名单》，长川科技的“集成电路SoC芯片封测装备产业导航”榜上有名，正式获批立项，这是公司首个获批的专利导航项目。

专利导航是在现有的专利预警、专利分析等信息基础上进行的理论升级和方法创新，是专利制度在产业运行中的综合应用，也是知识产权战略支撑创新驱动发展战略的具体体现。专利导航大致可以分为产业规划类专利导航和企业运营类专利导航，其中：产业规划类专利导航项目需要紧扣产业分析和专业分析两条主线，将专利信息与产业现状、发展趋势、政策环境、市场竞争等信息层深度融合，明晰产业发展方向，找准区域产业定位，指出优化产业创新资源配置的具体路径。

集成电路SoC芯片封测装备专利导航项目的成功立项，是对公司知识产权工作的充分肯定，也是对公司技术水平和创新实力的进一步认可。我们将以此次专利导航项目获批为契机，进一步探明集成电路SoC芯片封测装备领域的知识产权“高地”与“洼地”，提出更为科学的专利布局路径，建成完备的知识产权“护城河”，进一步巩固及扩大长川科技在该领域的技术优势，助推滨江区集成电路封测装备产业的发展，助力知识产权强国建设先行省的打造！

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/208590.html